






Bibliographische Daten

Dokument **AT000000511275B1** (Seiten: 0)

Blättern in der Trefferliste [|<](#) [<](#) [>](#) [|>](#) (2 / 36)

BIBLIOGRAPHISCHE DATEN DOKUMENT AT000000511275B1 (SEITEN: 0)		
Kriterium	Feld	Inhalt
Titel	TI	[DE] ZIEGEL
Anmelder/Inhaber	PA	PAPOUSCHEK ROLAND, AT
Erfinder	IN	
Anmeldedatum	AD	24.03.2011
Anmeldenummer	AN	4152011
Anmeldeland	AC	AT
Veröffentlichungsdatum	PUB	15.02.2013
Priorität	PRC PRN PRD	
IPC-Hauptklasse	ICM	E04C 1/00 (2006.01)
IPC-Nebeklasse	ICS	E04B 1/10 (2006.01) E04B 2/14 (2006.01) E04B 2/16 (2006.01)
IPC-Zusatzklasse	ICA	
IPC-Indexklasse	ICI	
MCD-Hauptklasse	MCM	E04C 1/00 (2006.01)
MCD-Nebeklasse	MCS	E04B 1/10 (2006.01) E04B 2/14 (2006.01) E04B 2/16 (2006.01)
MCD-Zusatzklasse	MCA	
Abstract	AB	[DE] Die Erfindung bezieht sich auf einen Ziegel (1), der aus einem Spanformteil (2) gebildet ist. Um eine effiziente Wärme- und Akustikdämmung zu erzielen und mit geringem Aufwand Installationen, wie Wasser-, Strom-, Gas-, und/oder Datenleitungen, im Inneren des Ziegels zu integrieren, sind im Spanformteil (2) mindestens zwei durchgehende Hohlräume (3) ausgebildet, die durch eine zwischen den Stirnflächen (5) des Ziegels (1) verlaufende Trennwand (4) voneinander getrennt sind, und ist zumindest ein Hohlraum (3) mit einer Dämmschicht (7), vorzugsweise aus Glas- oder Steinwolle, teilweise ausgefüllt, wobei neben der Dämmschicht (7) ein durchgehender Raum (8) frei bleibt, wobei der durchgehende Raum (8) unmittelbar an eine Außenwand (14) des Ziegels (1) grenzt. Die Erfindung bezieht sich auch auf ein Mauerwerk, insbesondere ein Haus oder eine Wand, aus mehreren derartigen Ziegeln.
Korrekturinformation	KORRINF	
Entgegengehaltene Patentdokumente, in Recherche ermittelt	CT	CN000201598764U  CH000000588608A  DE000004413964A1  DE000008432629U1  WO002009007103A2 
Entgegengehaltene Patentdokumente, vom Anmelder genannt	CT	
Entgegengehaltene Nichtpatentliteratur, in Recherche ermittelt	CTNP	

Entgegengehaltene Nichtpatentliteratur, vom Anmelder genannt	CTNP	
Prüfstoff-IPC	ICP	

[Zurück zur Trefferliste](#)

[Datenfehler melden](#)

[Drucken](#)